



会期 2026年1月28日(水)~30日(金)

会場 東京ビッグサイト 西ホール

主催 nano tech実行委員会
(株)JTBコミュニケーションデザイン

<マテリアルゾーン集中展示>

熱を制し、未来を動かす

熱ソリューションエリア

近年、パワー半導体・LED・EV・5G/6G通信機器などの高性能化に伴い、
熱対策は最重要課題といえます。

実際nano techにおいても、「熱ソリューション」は急速に存在感を増しており、
出展者検索サイトにおける検索キーワードランキングでは、
「熱電・断熱・放熱・熱伝導」が2年連続TOP3にランクインしています。

そこで今回のnano techでは、最先端の材料・技術が集う
「マテリアルゾーン」内の集中展示として、「熱ソリューションエリア」を設けます。
放熱シートやTIM(Thermal Interface Materials)、高熱伝導フィラーなど、
熱マネジメント材料分野における課題解決にスポットを当てることで、
用途・販路の開拓・共同研究者探しといった新たなマッチングの場を創出します。

出展対象

熱を伝える *Efficient Heat Transfer*

高熱伝導樹脂／
熱伝導フィラー(AIN, BN, グラフェン,カーボン等)／
放熱セラミックス、放熱シート／
熱伝導シート／グラファイトシート／
金属ナノペースト、
ナノカーボン(CNT,カーボン)ペースト／TIM

熱遮断する *Thermal Barrier*

断熱材／遮熱コーティング／
絶縁・高耐熱材料

熱を活かす *Energy Utilization*

相変化材料(PCM)／
熱電変換材料／冷却用ナノ流体

実装設計する *Design thermal integration*

熱設計シミュレーション、
熱伝導・熱抵抗・熱拡散評価

出展料金等

● ブース出展料

一般

¥418,000(税込)/380,000(税別)

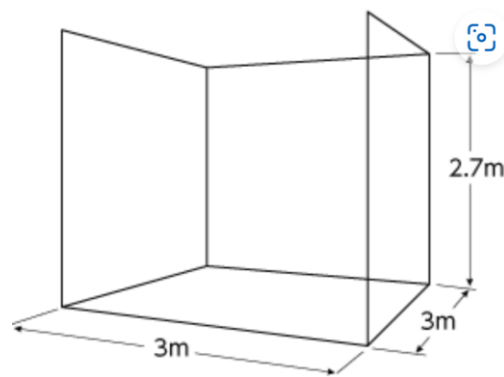
独法・公的機関・協会・団体

(日本国内に住所を有する団体、組織のみ)

¥319,000(税込)/290,000(税別)

大学

¥209,000(税込)/190,000(税別)



出展料には以下が含まれています。

・出展スペース1小間=
9㎡(開口3m×奥行3m)

※隣接する小間がある場合は、事務局側で仕切りパネル(高さ2.7m)を設置します。但し、角小間の場合、通路側のパネルはつきません。

※装飾・電気・通信回線等の工事費
および使用料は付帯しておりません。

・製品情報(資料・画像・動画)掲載
・上記に掲載した資料・動画の閲覧者データの取得
・ビジネスマッチングシステム(アポイント機能)
・来場案内(招待状)

※ 別途 パッケージブースのご用意もございます。

● 出展者セミナー

● シーズ&ニーズセミナー

会場 オープン形式 シアター 100席 (予定)

料金 1セッション 45分 **¥165,000**(税込)/¥150,000(税別)

1セッション 30分 **¥110,000**(税込)/¥100,000(税別)

■ 料金に含まれるもの

- ・プレゼン用スクリーン&プロジェクター
- ・音響機材一式(マイク2本、スピーカー)

● 出展申込方法

出展申込書

出展(一般)	¥418,000 x	小間 = ¥ 0
出展(独法・公的機関/協会・団体)	¥319,000 x	小間 = ¥ 0
出展(大学・研究室)	¥209,000 x	小間 = ¥ 0

シーズ&ニーズセミナー (1セッション30分)	¥110,000 x	枠 = ¥ 0
シーズ&ニーズセミナー (1セッション45分)	¥165,000 x	枠 = ¥ 0

連絡欄(ご要望等)

熱ソリューションエリア出展希望

- ①オンライン申込フォームにアクセスしてください。
<https://application2.jcdbizmatch.jp/jp/nanotech2026/nanotech>
 - ②「出展ゾーン」項目にて「**【材料・素材】マテリアルゾーン**」を選択の上、必要事項を記入ください。
 - ③「お申込内容および出展料金」項目にて「出展(一般)」「シーズ&ニーズセミナー」などにお申込いただく数量をご記入ください。
 - ④下部の「連絡欄(ご要望等)」にて「**熱ソリューションエリア出展希望**」とご記入ください。
- **小間位置につきましては、小間数順 かつ お申込み先着順にて調整～決定させていただきます。**

